



Taiwan Innotech Expo
台灣創新技術博覽會

未來科技館

FUTEX

Sep. 17-19, 2026 | 世貿一館

國際區徵案簡報





Taiwan Innotech Expo
台灣創新技術博覽會

未來科技館

2025未來科技館
展期精華全紀錄

未來科技館
LinkedIn

未來科技館
Facebook

創新經濟館

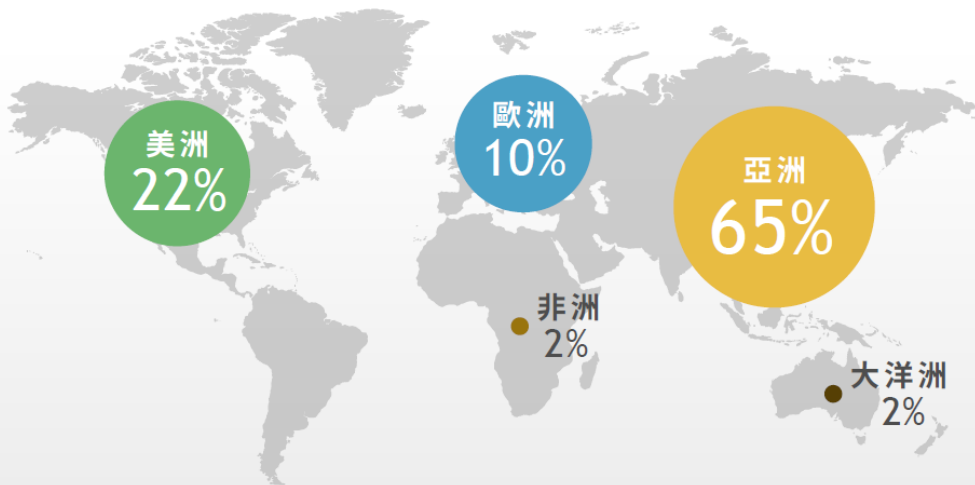
智慧永續館

2025 Highlight

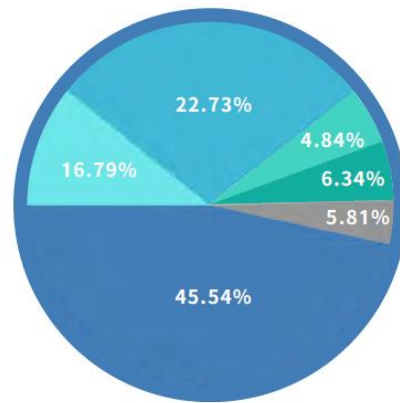
展期數據 ▶▶



國際參觀者分佈 ▶▶



參觀者職業結構 ▶▶



- 上下游供應鏈業者、代理商
- 公司
- 創投機構
- 研究單位
- 公協會
- 一般民衆

上下游相關供應鏈業者	10.52%
通路商(進口商,批發,零售)	6.27%
公司研發,技術部門	13.3%
公司採購部門	3.51%
公司資通訊部門	2.67%
公司永續部門	2.36%
公司人資部門	0.89%
創投公司	1.3%
其他投資人	1.15%
新創加速器	0.78%
天使投資人	0.45%
私募基金	0.52%
證券公司	0.35%
募資平台	0.15%
種子基金	0.14%
市調及研究單位	4.29%
專利相關服務	2.05%
發明相關單位(公協會、團體或發明人)	3.76%
一般民衆	45.54%

參觀目的 ▶▶



2026 TIE Expo – 未來科技館 (FUTEX) 國際區徵案中！ Sep. 17-19, 2026 | 世貿一館

本年度國際區以**全球技術交易中心 (Global Tech Exchange Hub)** 為概念打造，讓國際區不只是展示空間，更助攻技術對接與商機媒合。

- 核心曝光位置，設於展場核心動線
- 強化互動媒合，吸引人潮、擴大宣傳效益
- 提供洽商空間，促進國際交流與合作

我們徵求

國際企業
與新創

國際獲獎
團隊

國際合作
研究機構
與計畫



徵件領域

- AI 應用 AI Applications
- 淨零解決方案 Net-Zero Emission Solutions
- 精準健康 Health Industries
- 運動科技 Sports Tech
- 其他科技創新應用 And so on!

全球技術交易中心 (Global Tech Exchange Hub)



成為未來科技館國際區夥伴， 我們提供您專屬增值行銷資源!

公司與國籍展牌

32"TV

ALL
FOR
FREE

海報

W200xD80 展台

多重
資源

01

免費
展位

With 32"TV &
poster

02

行銷
曝光

Get your story
heard!

03

國際
交流茶會

Get close to
decision-makers

04

專屬
導覽

Bring the potential
customers to you

05

技術
媒合會

Meet the right
investors



- 展位、裝潢及設備將由台灣創新技術博覽會 (TIE) 統一提供與設計。
- 請務必安排至少一位工作人員於展覽三日期間現場駐點。

科技展會 社群曝光資源

除 TIE 大會與未來科技館廣宣，未來科技館參展商享有友好平台如官網、FB、LinkedIn、YouTube 等社群曝光資源!



InnoVEX Startups | Pitch Contest | Forum | Matchmaking



InnoVEX 2026 Registration Opens Today! Early Bird Discounts Available Until January 15, 2026 - Save Up to 20% Off!

Asia's most influential platform for innovation and startups, InnoVEX, will make its grand return in 2026 at TaiNEX 2 from June 2 to 5. Registration for Pavilion Organizers and Independent Exhibitors opens at 12:00 PM (GMT+8), September 22, 2025, giving you the first opportunity to secure your booth with great benefits!



2025 TIE Expo International Zone - Experience the Future!

The 2025 TIE Expo International Zone will feature over 15 cutting-edge innovations and focus on Semiconductors x AI x Green Tech x Global Innovation, connecting Taiwan with the global industrial ecosystem. We invite international professionals, researchers, and industry partners to visit and collaborate on driving technological breakthroughs for a shared future.

Click through the link to check out all exhibitors: <https://shorturl.at/DYSnD>

Witness, discover, and experience global innovations at TIE Expo International Zone!
 Oct 16-18 | Taipei World Trade Center (TWTC) Hall 1, International Zone

Visitor Registration: <https://tie.twm.com.tw/en/visit-description>



未來科技館 首頁 最新消息 關於我們 服務論壇與技術服務 展區介紹 技術聯合 全球創新平台

首頁 / 最新消息 / 活動快訊 / 2025 / 2025 台灣創新技術博覽會國際區：半導體突破 x AI創新 x 綠色永續 x 全球創新平台

2025 台灣創新技術博覽會國際區：半導體突破 x AI創新 x 綠色永續 x 全球創新平台



2025-09-09

2025 台灣創新技術博覽會 (Taiwan Innotech Expo, TIE Expo) 將於 10 月 16 日至 18 日在台北世貿一館盛大登場，其中國際區匯集多國創新研發成果，展示人工智慧、材料科學、電子光電、能源環保，以及資訊通訊等領域的最新突破。今年參展團隊涵蓋歐洲、亞洲及中東的創新企業與研究機構，透過跨國交流，共同探索 AI 應用、永續科技與高韌性材料無限可能。

半導體與新材料創新 - 「突破極限，邁向量子與通訊新紀元」

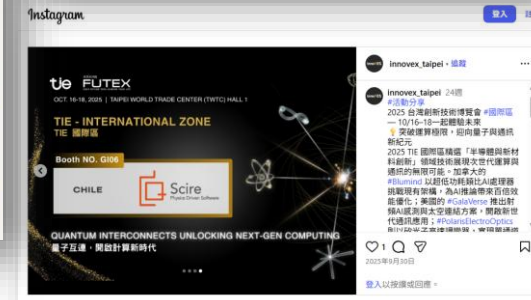
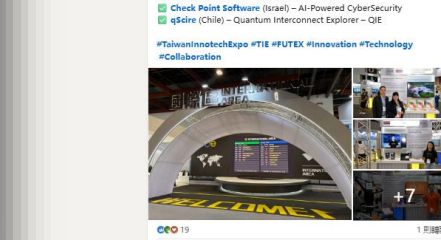
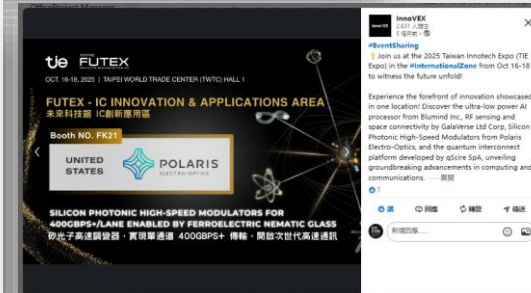
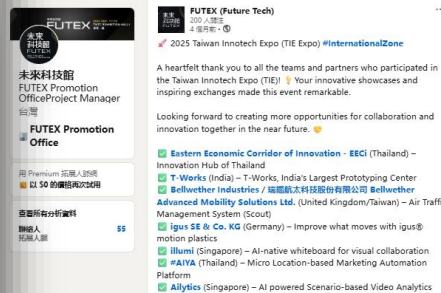
連結了全球前沿的技術突破，展現次世代應用與通訊的無限可能。來自加拿大的 Blumind 以超低功耗 AI 處理器挑戰現有架構；為 AI 推展帶來革命性突破；美國的 GalataVerse 推出射頻 AI 感測與太空通訊方案，開創新一代通訊應用；Polaris Electro-Optics 則以超快光子高速通訊器，實現 200Gbps/Lane 的傳輸效能；來自智利的 qScire 更以量子互連硬體平台 (QIE) 加速量子計算研究，這些創新不僅推動半導體製程與材料科學的邊界，更為 AI、通訊與量子科技的未來奠定堅實基礎。

- Blumind Inc. (加拿大) - 超低功耗 AI 處理器
- GalataVerse USA (美國) - 射頻 AI 感測與太空通訊
- Polaris Electro-Optics (美國) - 超快光子高速通訊器
- qScire SpA (智利) - 量子互連硬體平台 QIE

AI 守護並驅動運營 - 「智慧防護 x 高效營運，AI 引領新標準」

AI 正加速產業數位轉型，在安全與營運效率展現強大應用。新加坡 AiLytics 以 AI 場景式影像分析，讓任何營運場景都能即時偵測戶外勞動異常，降低事故風險；以色列 Check Point Software 透過 AI 驅動的 Infinity 平台守護超過十萬家機構，以「預防為先」的專業安全策略確保數據穩定；馬來西亞 Revolab 則以 AI 智慧營運管理系統，結合多國語言與在地化語言模型，不僅降低營運成本，更提升安全、自然的互動支援。這些解決方案為高營運效率帶來更高的效率與信任基礎。

- AiLytics (新加坡) - AI 場景式影像分析
- Check Point Software (以色列) - AI 智慧防護
- Revolab (馬來西亞) - AI 智慧營運管理



誠邀全球科研與產業團隊共襄盛舉，
加入未來科技館國際區

International

Sep. 17-19, 2026 | 世貿一館

如何申請

1. 下載申請表單 (**Application Form**)
2. 填妥後，請於 **5/15 前** 回寄給專案負責人 Annett Wu
3. 將於 **7 月中旬** 與您確認參展後續



下載申請表單

<https://reurl.cc/X2Vgna>

專案負責人



Annett Wu (吳昱葦)



annett@mail.tca.org.tw



+886-2-2577-4249 ext. 312



[Annett's LinkedIn](#)

追蹤我們



futuretech.org.tw



[未來科技館 Facebook](#)



[未來科技館 Youtube](#)



[FUTEX LinkedIn](#)